

EM05-G



■製品概要

- M2MおよびIoTアプリケーション向けに最適化されたLTE Cat.4通信モジュール
- 3GPP Release 10 LTE技術を採用
- 下り最大150Mbps、上り最大50Mbpsの高速データ通信に対応
- M.2フォームファクタを採用し、さまざまなIoT機器への組み込みに最適
- 高い通信性能と信頼性を実現し、多様なIoT用途に対応

IOT完了年月

2022年07月

■製品仕様

メーカー名		Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.
チップセットベンダー/モデル		Qualcomm/MDM9207
5G	SA	X
	NSA	X
	周波数	-
4G	カテゴリ	Cat.4
	周波数	B1/B3/B8/B26/B28/B41
通信機能	SMS	○
	データ	○
	音声(VoLTE)	X
	国際ローミング	○
測位システム	StandAlone	○
	A-GPS	○
動作温度		-30～+70℃
フォームファクタ		M.2
サイズ(W×H×D)		42mm×30mm×2.3mm
重量		約6.5g

[製品ページ](#)

■お問い合わせ先

メーカー	Quectel Wireless Solutions Co., Ltd
担当者	Yasuyuki Okada
電話番号	+81-70-8584-0887
メールアドレス	japan-sales@quectel.com

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。